

分布式测温系统多模光纤 (DTS-MMF)

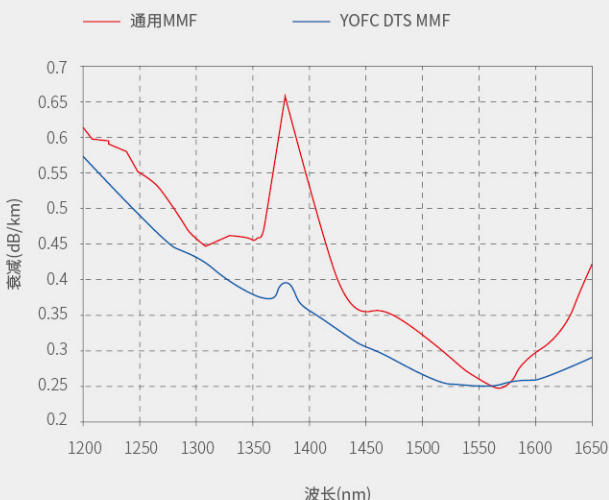
长飞分布式测温系统多模光纤 (DTS-MMF) 采用先进的等离子体化学气相沉积 (PCVD) 工艺，折射率剖面控制精确，可完美实现预设波导结构，具有抛物线渐变型折射率分布特点。通过优化剖面设计和工艺控制，确保了光纤在长波长窗口 (1300nm、1550nm) 具有优异的光学和几何特性，采用特殊涂覆材料和工艺，实现了耐高温性能。

产品特性

- DTS 工作波长 (1450 nm、1550nm 和 1650 nm) 的低衰耗
- C 波段波长 (尤其是 1550nm) 的高带宽
- 耐高温
- 低熔接损耗
- 优异的抗弯特性

产品应用

- 分布式光纤测温系统



与通信多模光纤比较，DTS-MMF 优势如下：

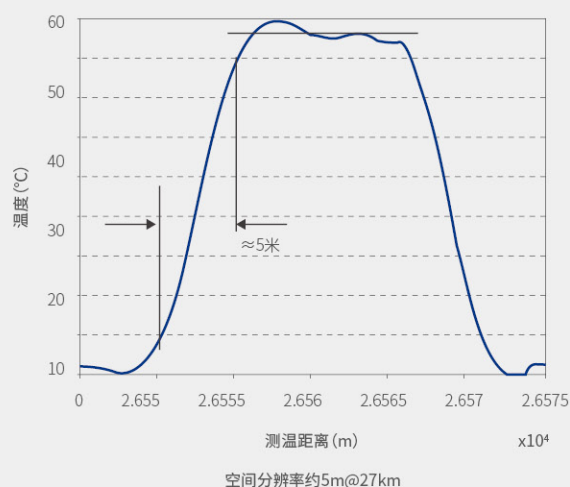
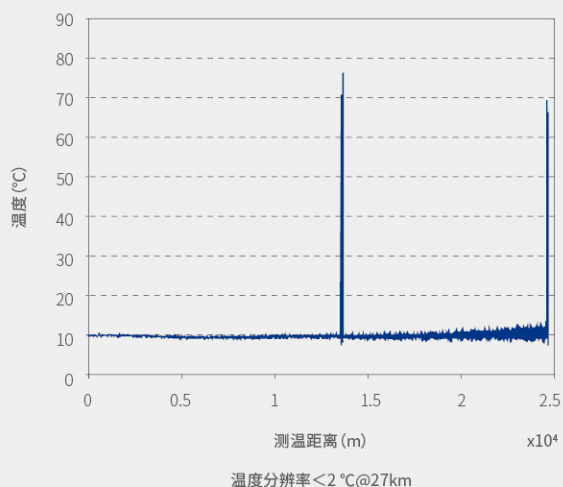
1. DTS 工作波长的低衰耗

- 长飞 DTS-MMF 优化了光纤在 1450 nm、1550 nm 和 1650 nm 的衰减，使得光纤可以用于更长距离的测温系统。

2. 1550nm 高带宽

- 依据国际标准 IEC 60793-1-41-2010(bandwidth)，利用改进的带宽测试设备，长飞 DTS-MMF 在 1550nm 的实测带宽可达到 1000MHz·km 以上，可有效提高长距离分布式测温系统的空间分辨率。

长飞DTS光纤结合DTS主机测试结果



产品指标

光纤类型	GI62.5/125-27/250DTS	GI50/125-20/250DTS
产品编号	GI2015-B	GI2012-B
光学性能		
数值孔径	0.275±0.02	0.195±0.02
损耗	@1300 (dB/km)	≤0.6
	@1450 nm (dB/km)	≤0.5
	@1550 nm (dB/km)	≤0.4
	@1650 nm (dB/km)	≤0.5
熔接损耗 (dB)	≤0.1	≤0.1
带宽	@1300 nm (MHz·km)	≥200
	@1550 nm (MHz·km)	≥1000
几何性能		
光纤芯径(μm)	62.5±1.5	50±1.5
包层直径(μm)	125±0.7	125±0.7
光纤外径(μm)	245±7	245±7
芯包同心度(μm)	≤1.5	≤1.5
芯不圆度(%)	≤5.0	≤5.0
包层不圆度(%)	≤0.6	≤0.6
宏弯附加衰减		
宏弯衰减 (dB)		
2圈半径 15mm	1300 nm	≤0.2
	1550 nm	≤0.2
2圈半径 7.5mm	1300 nm	≤0.3
	1550 nm	≤0.3
机械特性		
筛选张力(kpsi)	≥100	≥100
环境特性		
工作温度范围(°C)	-40~+85/-40~+150(可选)	-40~+85/-40~+150(可选)